

コンパクトでファンレス設計の筐体に、低消費電力Celeron®/Atom™プロセッサを搭載

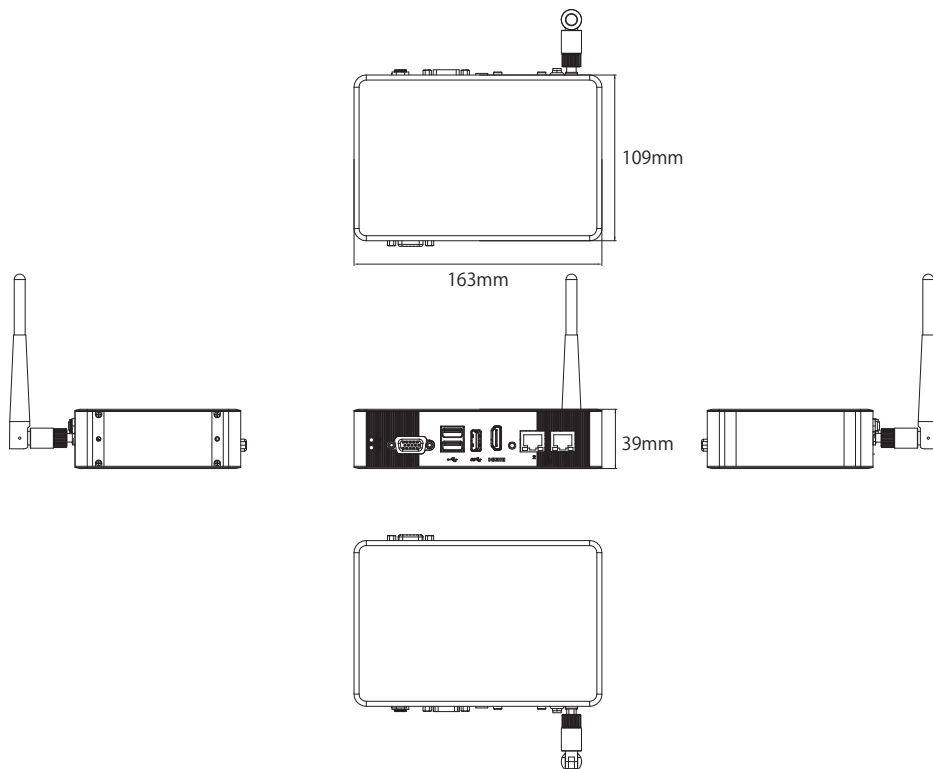
IEC-3300



- コンパクトでファンレス設計の筐体 (W163mm×D109mm×H39mm)
- 低消費電力CPUのCeleron®/Atom™*を搭載 ※OEM時のみ
- USB3.0×1基、COM×1基、LAN×2基装備
- オプションでWi-Fiモジュールが搭載可能
- 最大-20℃～+55℃の広温度対応



■ 外観寸法



■ 製品仕様

プロセッサー	種類	インテル® Celeron® プロセッサー N2807 (2コア、1.58GHz) ※オンボード インテル® Celeron® プロセッサー J1900 (4コア、2.00GHz) ※オンボード インテル® Atom™ プロセッサー E3800製品ファミリー ※OEM時のみ
	搭載数	1
チップセット		SoC
メモリー	規格	DDR3L SO-DIMM、1600MHz SDRAM
	容量	最大8GB
	スロット数	1
ストレージ	mSATA SSD	1 ※16GB/32GB搭載可能
	eMMC	16GB (オンボード) ※OEM時(Atom™ プロセッサー E3800製品ファミリー搭載)のみ
グラフィックス		インテル® HD グラフィックス
I/O	シリアル (COM)	1 (RS-232)
	USB	1 (USB3.0), 3 (USB2.0)
	VGA	1
	HDMI	1
	LAN	2 (GbE)
	Audio	1 (Line-out, Phoneジャックコネクタ)
拡張スロット	Mini PCI Express	1 (ハーフサイズ)
電源	電源入力	DC 12V input
外観寸法 (W×D×H)		163mm×109mm×39mm
重量		約0.6kg
取り付け方法		ウォールマウント、VESAマウント(オプション)
利用環境	動作温度	-20℃ ~ +55℃
	保存温度	-40℃ ~ +85℃
	湿度	10% ~ 95% @ 60℃ (結露なきこと)
	耐衝撃性	動作時: 40G (11ms)、非動作時: 60G、mSATA
	耐振動性	動作時: 3 Grms/5~500Hz/ランダム
適合規格		CE、FCC
付属品		電源アダプター、ウォールマウントキット

追加・変更オプション	Wi-Fiモジュール、Wi-Fi用アンテナ、2GBメモリー、4GBメモリー、8GBメモリー、16GB mSATA SSD、32GB mSATA SSD、VESAマウントキット
------------	---



HPCシステムズ株式会社
CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階

embe.hpc.co.jp

TEL : 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2017年11月16日現在の内容です。